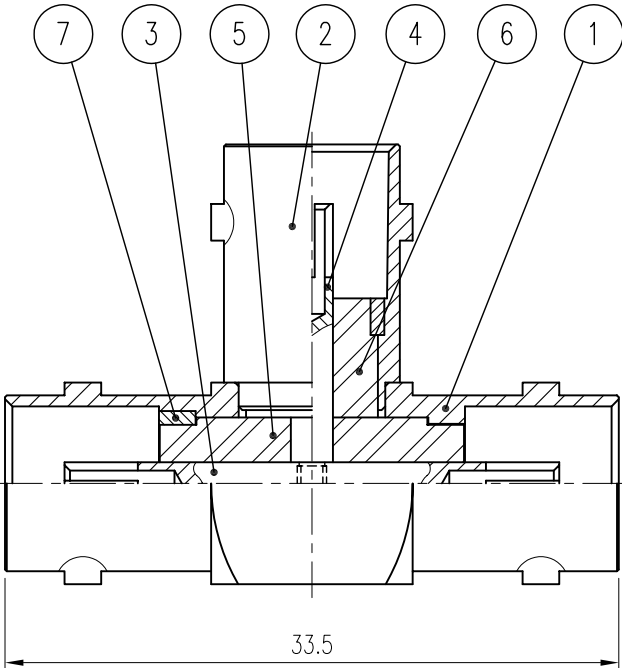


1		2								3		4				
	가공									수 정 내 용						
	ST									부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일		
	ST(기준)									△						
	ST(개선)									△						



7	COVER	2	MBsBD	Nickel Plate	DSR00053-15/1 (L6015)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00585-N/1 (H6469)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00581-N/1 (H6467)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00512-1345/1 (E6051)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00459-1345/1 (E6046)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00669-135/1 (D6057B)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00574-135/1 (D6057A)

매체가능재질		품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공동공차	* ±0.1 ** ±0.05	년월일 1997. 6. 20.		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 BNC-TA-JJJ			
재질		승인					
열처리		검도					
보호피막처리		재도					
		작성부서		연 구 소		A4 도번 AD00081-7/1 K327-788-000	
		척도	NS	단위	mm		